JP 402039578 A FES 1990

49002

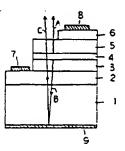
(54) LIGHT EMITTING ELEMENT

(11) 2-39578 (A) (43) 8.2.1990 (29) JP

(21) Appl. No. 63-191136 (22) 29.7.1988 (71) KYOCERA CORP (72) YOSHIFUMI BITO (51) Int. CP. H01L33/00

PURPOSE: To increase the light emitting amount of one direction by reflecting a light emitted from a light emitting unit to a substrate by reflecting means. and combining and emitting the reflected light and a light emitted from the unit to the opposite direction to the substrate.

CONSTITUTION: A p type Al, Gai-, As layer 2. a p-type Al, Gai-, As layer 3' a p-type $AI_1Ga_{1-1}As$ layer 4, an n-type $AI_1Ga_{1-1}As$ layer 5. a GaAs layer 6 are sequentially laminated on a transparent substrate 1 made of alumina single crystal or SoS(si)licon on sapphire), and electrodes 7. 8 are respectively formed on the layers 2. 6. A metal layer 9 made of AI. Ti. Cr. Ni. Cu is formed on the other main face of the substrate 1. According to a light emitting element of this configuration a light emitted from the layer $AI_1Ga_{1-1}As$ layer $AI_2Ga_{1-1}As$ layer $AI_3Ga_{1-1}As$ layer AIof this configuration, a light emitted from the layer 4 is directed toward directions A, B. The light directed toward the direction B is transmitted through the interior of the substrate 1, and reflected on the layer 9. The reflected light is directed to a direction C. and combined with the lights directed toward the directions A, B as a unidirectional light.



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平2-39578

Slnt. Cl. 3

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)2月8日

H 01 L 33/00

識別配号 7733-5F

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全3頁)

◎発明の名称 発光素子

> 创符 顧 昭63-191136

昭63(1988)7月29日

滋賀県八日市市蛇瀬町長谷野1166番地の 6 京セラ株式会

社滋賀八日市工場内

の出願人 京セラ株式会社 京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の22

印用

1. 発明の名称

発光素子

2.特許請求の範囲

- (ii) アルミナ単結晶透明基版の一方の主面上にPM 接合から成る第四・V族化合物半導体層をエピタ キシャル成長させて発光部を形成し、上記基板の 他方の主面上に光反射手段を形成し、上記発光部 が基板側へ投光した光を上記光反射手段で反射さ せ、その反射光並びに前紀発光部が基板側と反対 方向へ投光した光が組合わされて照射されること を特徴とする発光案子。
- (2) 前記アルミナ単結晶透明基版に代えてSOS 透 明恭被である請求項(i) 記載の発光案子。
- (3) 前記発光郎がダブルヘテロ半退休層から成る 請求項(1) 义は(2) 記載の発光帯子。
- (4) 前記光反射手段が金属層である請求項(1) 又 は(2) 記載の発光素子。
- 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はアルミナ単結晶透明基板又はSOS 透明 益板を用いた発光電子に関するものである。

(従来技術及びその問題点)

近時、LED などの発光素子は多方面の分野で用 いられており、これに伴って耐環境性に優れた発 光清子が要求される。例えば発光側筒が物理的又 は化学的に影響を受け易い環境のなかで用いられ る場合には耐蝕性、耐熱性、機械的強度などに便 れた透光性保護部材を発光側面に形成しなければ ならない。

上記発光素子はシリコン(Si)基版又はガリウム ヒ素(GaAs) 基版の上にGa,.. Al. As/GaAs などか ら成る発光ダイオードを形成した構造であり、こ のような構成であれば、GaAs基板やSi基板の光学 的エネルギーバンドはGas-a Ala As/GaAs が有す る発光エネルギーに比べて小さくなり、そのため に発光が基板によって吸収される。従って、その 発光ダイオードが発光する光は塔板と反対方向を 投光し、前記送光性保護部材などを介して照射す

特閒平2-39578(2)

また、GaAs 基板上にしPB注によりGai..。Al。 As/GaAs 酒を約300 pe の厚みで成長させ、次い で、その層の上にGai..。Al。As/GaAs 酒を形成し 、これによって両者の間でPN接合を形成し、然る 後、上記GaAs 基板を研算により除去することが提 喜されている。

しかし乍ら、このように製作した免光素子においては、GaAlAs層が強度的に劣っており、そのために発光素子の信頼性が低下する。

しかも、上記製作法を用いた場合、製造コスト が著しく上がるという問題点もある。

また、発光素子の所要特性として一方向に対して光照射量を大きくするということがあり、当然の事ながらその要求は広い産業分野において益々高まっている。

(発明の目的)

従って本発明は収上に増みて富出されたもので あり、その目的は一方向の光照射量を大きくした 高性能且つ省エネ向の発光素子を提供することに ある。

。Ga... As房2 及びGaAs層6 にはそれぞれ電極7. 8 が形成されている。

尚、上記SOS 基板を用いる場合、そのシリコン 層の上にエピタキシャル成長する。

このような積層構造において、x.y.z 及び tの間を次のような大小関係に設定し、ダブルヘテロ接合を形成する。

z < x , y .t

また、基板1 の他の主面上にはAl.Ti,Cr,Ni,Cu などの金属暦9 を形成する。

上記構成の発光素子によれば、p - A1。 Gar.。 As 居 4 で発光した光は 4 方向と 8 方向へ向かうが、 8 方向の光は透明基板 1 の内部を透過し、金属 暦 9 で反射する。その反射光は C 方向へ向かい、 A 方向及び C 方向が組合わされて一方向の発光となる。

(発明の効果)

以上の通り、本発明の免光者子によれば、発光 領域をもつ無理・V 無ル合物連進体限を誘明基据 上に形成し、その層が基板側へ照射する光も用い 本発明の他の目的は優れた耐型境性及び個鰻性 並びに製造コストの低減化を達成した発光素子を 提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の発光素子はアルミナ単結晶透明基板又はSOS 透明基板の一方の主面上にPN接合から成る 乳回・V族化合物半導体層をエピタキシャル成長 させて発光部を形成し、上記基板の他方の主面上 に光反射手段を形成し、上記差板の他方の主面上 に光反射手段を形成し、上記発光部が基板側へ投 光した光を上記光反射手段で反射させ、その反射 光並びに前記免光部が基板側と反対方向へ投光し た光が組合わされて照射されることを特徴とする。

以下、本発明を上記第ロ・V 核化合物半導体が AlGaAs化合物半導体である場合を例にとって添付 図面により詳細に説明する。

同図中、1 はアルミナ単結晶又はSOS(silicon on sapphire)から成る透明基板であり、その基板1 の上には p・ーAl。Ga... As暦2. pーAl。Ga... As暦3. pーÁl。Ga... As暦4.n ーAl。Ga... As暦5.GaAs暦5 が収次投稿され、そして、 p・ーAl

ることができ、これにより、素子自体の光照射量 を大きくでき、高性能且つ省エネ向の発光素子が 提供できる。

また、本発明の発光素子によれば、アルミナ単結晶又は505 の基板を用いているので耐食性、耐熱性、耐傷性、機械的強度などに優れ、これにより、耐環境性及び信頼性に優れた発光素子が提供できる。

尚、木発明の免光素子においては、第四・V族化合物がGaAsAIである場合を例にとって説明しているが、それ以外の第四・V族化合物、例えばGaAsP.InPなどの化合物を用いても何等差し支えない。

4. 図面の簡単な説明

近付図面は本発明免光素子の構成を示す機略図である。

1 · · · 透明基板

7.8 · · · 電橋

9・・・金属層

特許出願人(663) 京セラ株式会社 代表者 安 城 欽 海

特閒平2-39578(3)

図 面

